

重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券半年度报告摘

要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
PR 西永债	122608	银行间市场/上海证券交易所
PR 西微债	124883	银行间市场/上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	7,168,263.29	7,110,759.25	0.81
归属于母公司股东的净资产	3,387,634.41	3,357,879.05	0.89
资产负债率（%）	52.74	52.78	-0.07
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	95,809.70	67,997.33	40.90
归属于母公司股东的净利润	20,397.33	20,966.37	-2.71
经营活动产生的现金流量净额	391,642.08	44,351.09	783.05

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

报告期内本公司发生0项重大事项，具体情况参见下表。

重大事项类型	临时公告披露日期
重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚	-
破产相关	-
被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	-

被司法机关调查、控股股东/实际控制人被列为失信被执行人	-
暂停/终止上市的风险提示	-

(以下无正文)

(本页无正文，为《重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券半年度报告
(2018年)摘要盖章页》)

重庆西永微电子产业园区开发有限公司



2018年 8月 28日